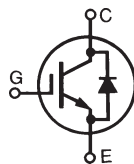


# GenX3™ 600V IGBT with Diode

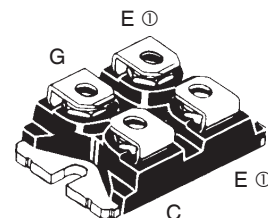
## IXGN72N60C3H1

High-Speed Low-V<sub>sat</sub> PT  
IGBTs 40-100 kHz Switching



$V_{CES} = 600V$   
 $I_{C110} = 52A$   
 $V_{CE(sat)} \leq 2.50V$   
 $t_{fi(typ)} = 55ns$

SOT-227B, miniBLOC  
 E153432



G = Gate, C = Collector, E = Emitter  
 ① either emitter terminal can be used as  
 Main or Kelvin Emitter

Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
$V_{CES}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$	600	V
$V_{CGR}$	$T_J = 25^\circ C$ to $150^\circ C$ , $R_{GE} = 1M\Omega$	600	V
$V_{GES}$	Continuous	$\pm 20$	V
$V_{GEM}$	Transient	$\pm 30$	V
$I_{C25}$	$T_C = 25^\circ C$	78	A
$I_{C110}$	$T_C = 110^\circ C$	52	A
$I_{CM}$	$T_C = 25^\circ C$ , 1ms	360	A
$I_A$	$T_C = 25^\circ C$	50	A
$E_{AS}$	$T_C = 25^\circ C$	500	mJ
<b>SSOA</b>	$V_{GE} = 15V$ , $T_{VJ} = 125^\circ C$ , $R_G = 2\Omega$	$I_{CM} = 150$	A
<b>(RBSOA)</b>	Clamped Inductive Load	@ $V_{CE} \leq V_{CES}$	
$P_C$	$T_C = 25^\circ C$	360	W
$T_J$		-55 ... +150	$^\circ C$
$T_{JM}$		150	$^\circ C$
$T_{stg}$		-55 ... +150	$^\circ C$
$V_{ISOL}$	50/60Hz	$t = 1min$	2500 V~
	$I_{ISOL} \leq 1mA$	$t = 1s$	3000 V~
$M_d$	Mounting Torque	1.5/13	Nm/lb.in.
	Terminal Connection Torque	1.3/11.5	Nm/lb.in.
<b>Weight</b>		30	g

### Features

- Optimized for Low Switching Losses
- Square RBSOA
- Aluminium Nitride Isolation - High Power Dissipation
- Isolation Voltage 3000V~
- Avalanche Rated
- Anti-Parallel Ultra Fast Diode
- International Standard Package

### Advantages

- High Power Density
- Low Gate Drive Requirement

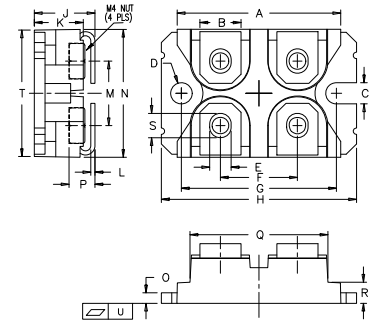
### Applications

- Power Inverters
- UPS
- Motor Drives
- SMPS
- PFC Circuits
- Battery Chargers
- Welding Machines
- Lamp Ballasts

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ C$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250\mu A$ , $V_{CE} = V_{GE}$	3.0		5.5 V
$I_{CES}$	$V_{CE} = V_{CES}$ , $V_{GE} = 0V$ $T_J = 125^\circ C$			250 $\mu A$
				3 mA
$I_{GES}$	$V_{CE} = 0V$ , $V_{GE} = \pm 20V$			$\pm 100$ nA
$V_{CE(sat)}$	$I_C = 50A$ , $V_{GE} = 15V$ , Note 1 $T_J = 125^\circ C$		2.10	2.50 V
			1.65	

Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$g_{fs}$	$I_C = 50\text{A}$ , $V_{CE} = 10\text{V}$ , Note 1	33	55	S
$C_{ies}$	$V_{CE} = 25\text{V}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $f = 1\text{MHz}$		4780	pF
$C_{oes}$			330	pF
$C_{res}$			117	pF
$Q_g$	$I_C = 50\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ , $V_{CE} = 0.5 \cdot V_{CES}$		174	nC
$Q_{ge}$			33	nC
$Q_{gc}$			72	nC
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$ $I_C = 50\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}$ , $R_G = 2\Omega$ , Note 2		27	ns
$t_{ri}$			37	ns
$E_{on}$			1.03	mJ
$t_{d(off)}$			77	130 ns
$t_{fi}$			55	110 ns
$E_{off}$			0.48	0.95 mJ
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$ $I_C = 50\text{A}$ , $V_{GE} = 15\text{V}$ $V_{CE} = 480\text{V}$ , $R_G = 2\Omega$ , Note 2		26	ns
$t_{ri}$			36	ns
$E_{on}$			1.48	mJ
$t_{d(off)}$			120	ns
$t_{fi}$			124	ns
$E_{off}$			0.93	mJ
$R_{thJC}$			0.35	$^\circ\text{C/W}$
$R_{thCS}$		0.05		$^\circ\text{C/W}$

### SOT-227B miniBLOC



M4 screws (4x) supplied

SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.240	1.255	31.50	31.88
B	.307	.323	7.80	8.20
C	.161	.169	4.09	4.29
D	.161	.169	4.09	4.29
E	.161	.169	4.09	4.29
F	.587	.595	14.91	15.11
G	1.186	1.193	30.12	30.30
H	1.496	1.505	38.00	38.23
J	.460	.481	11.68	12.22
K	.351	.378	8.92	9.60
L	.030	.033	0.76	0.84
M	.496	.506	12.60	12.85
N	.990	1.001	25.15	25.42
O	.078	.084	1.98	2.13
P	.195	.235	4.95	5.97
Q	1.045	1.059	26.54	26.90
R	.155	.174	3.94	4.42
S	.186	.191	4.72	4.85
T	.968	.987	24.59	25.07
U	-.002	.004	-0.05	0.1

### Reverse Diode (FRED)

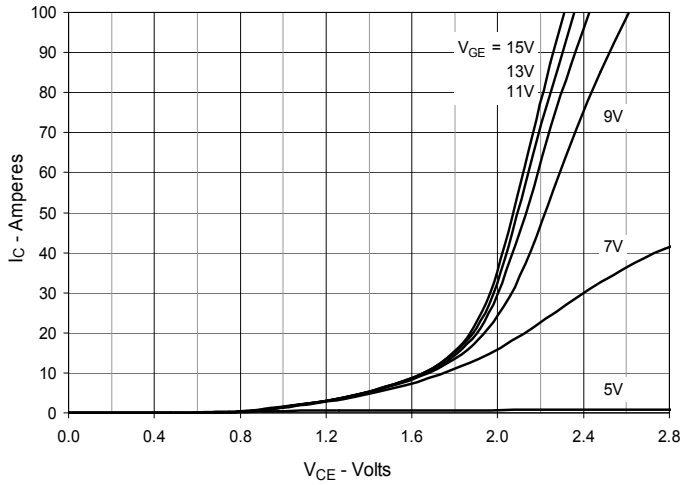
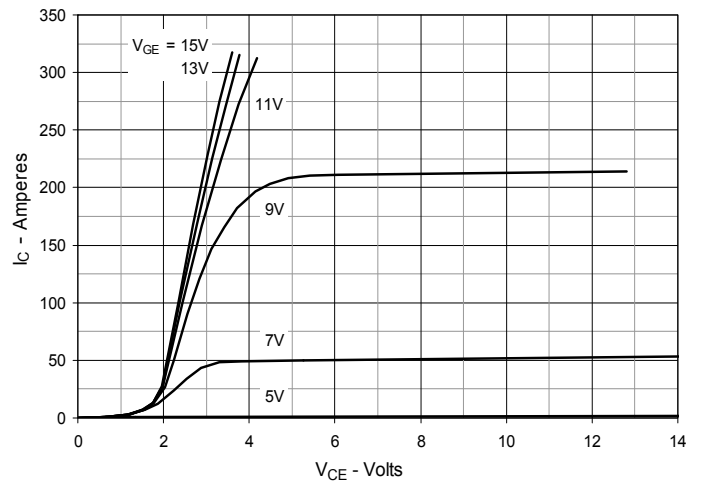
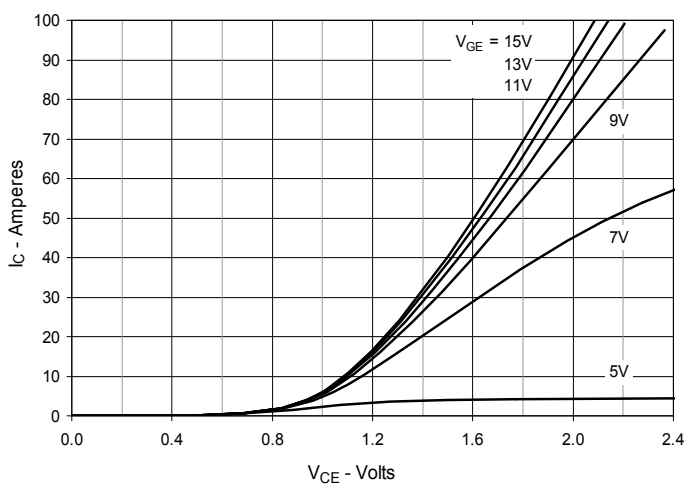
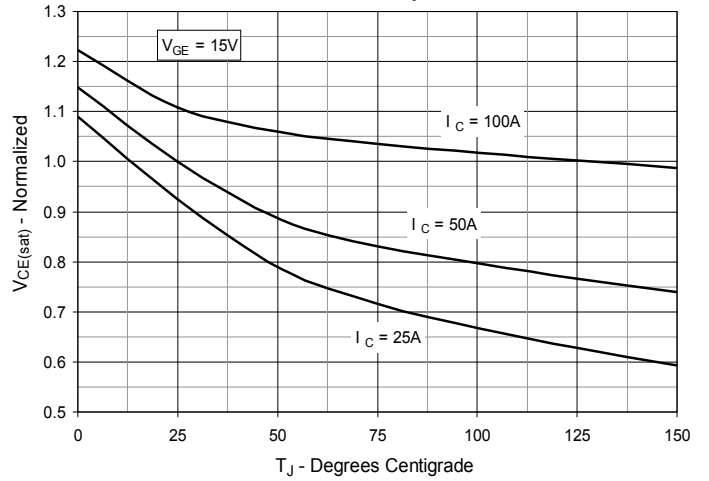
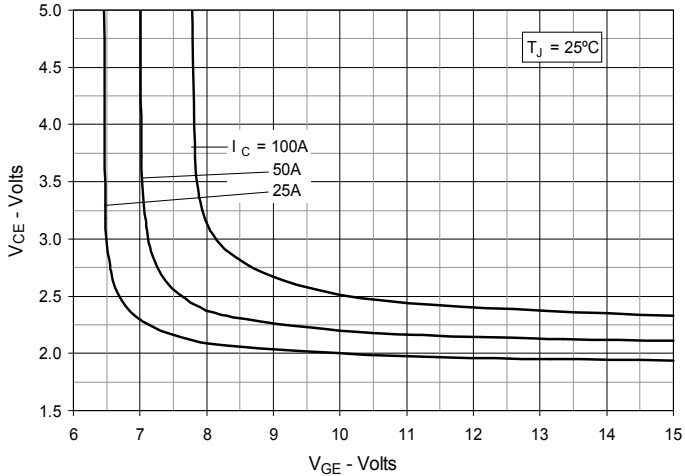
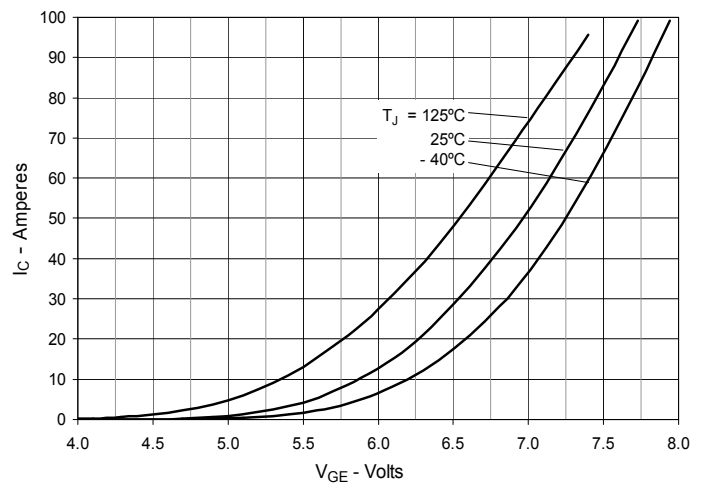
Symbol	Test Conditions ( $T_J = 25^\circ\text{C}$ , Unless Otherwise Specified)	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
$V_F$	$I_F = 60\text{A}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , Note 1 $T_J = 150^\circ\text{C}$		1.6	2.0 V
			1.4	1.8 V
$I_{RM}$	$I_F = 60\text{A}$ , $V_{GE} = 0\text{V}$ , $-di_F/dt = 200\text{A}/\mu\text{s}$ , $V_R = 300\text{V}$ $T_J = 100^\circ\text{C}$		8.3	A
$t_{rr}$			140	ns
$R_{thJC}$				0.42 $^\circ\text{C/W}$

### Notes:

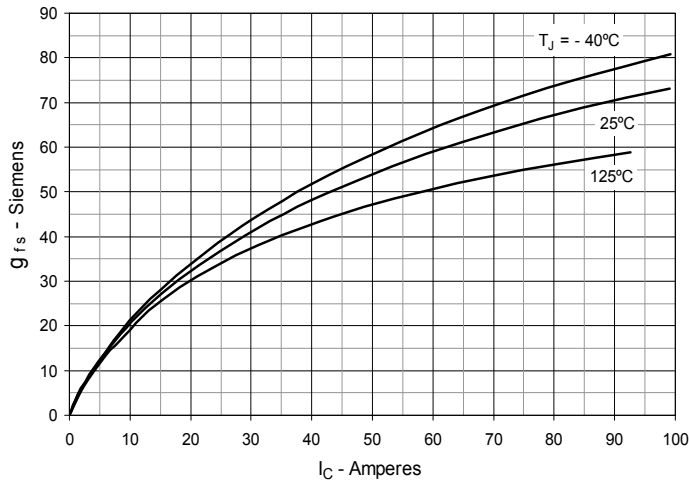
1. Pulse test,  $t \leq 300\mu\text{s}$ , duty cycle,  $d \leq 2\%$ .
2. Switching times & energy losses may increase for higher  $V_{CE}(\text{Clamp})$ ,  $T_J$  or  $R_G$ .

IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.

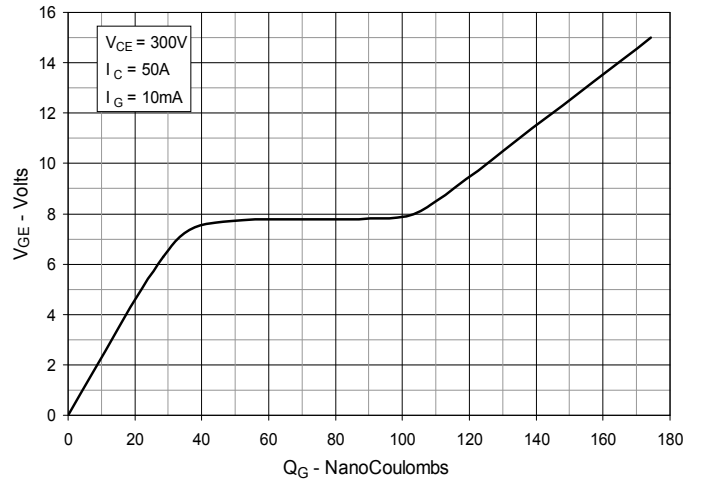
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more of the following U.S. patents:	4,835,592	4,931,844	5,049,961	5,237,481	6,162,665	6,404,065 B1	6,683,344	6,727,585	7,005,734 B2	7,157,338B2
	4,850,072	5,017,508	5,063,307	5,381,025	6,259,123 B1	6,534,343	6,710,405 B2	6,759,692	7,063,975 B2	
	4,881,106	5,034,796	5,187,117	5,486,715	6,306,728 B1	6,583,505	6,710,463	6,771,478 B2	7,071,537	

**Fig. 1. Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$** 

**Fig. 2. Extended Output Characteristics @  $T_J = 25^\circ\text{C}$** 

**Fig. 3. Output Characteristics @  $T_J = 125^\circ\text{C}$** 

**Fig. 4. Dependence of  $V_{CE(sat)}$  on Junction Temperature**

**Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage vs. Gate-to-Emitter Voltage**

**Fig. 6. Input Admittance**


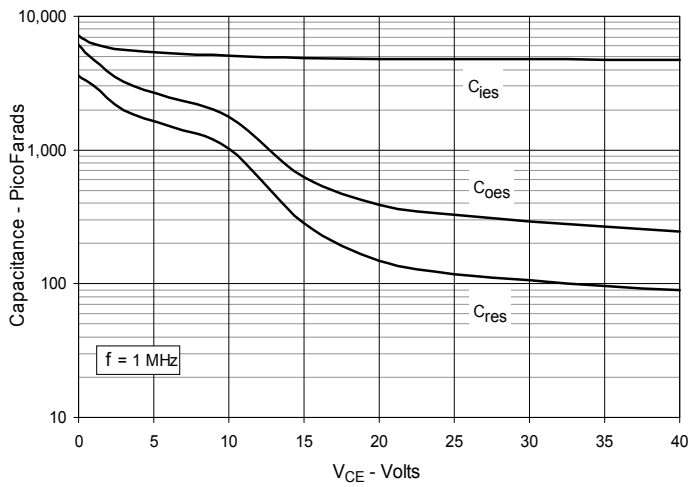
**Fig. 7. Transconductance**



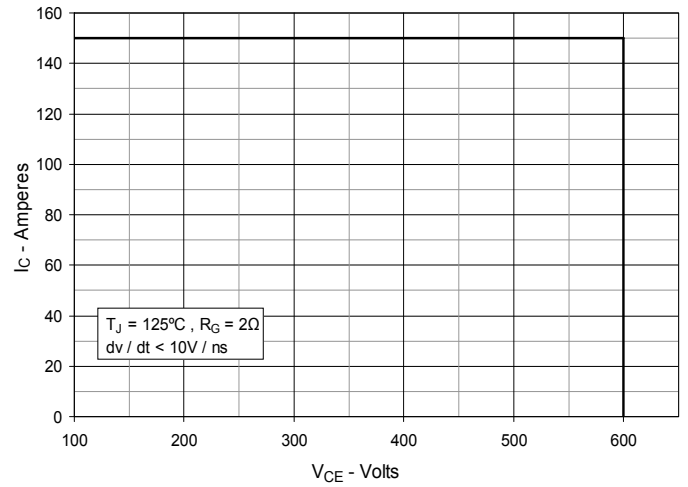
**Fig. 8. Gate Charge**



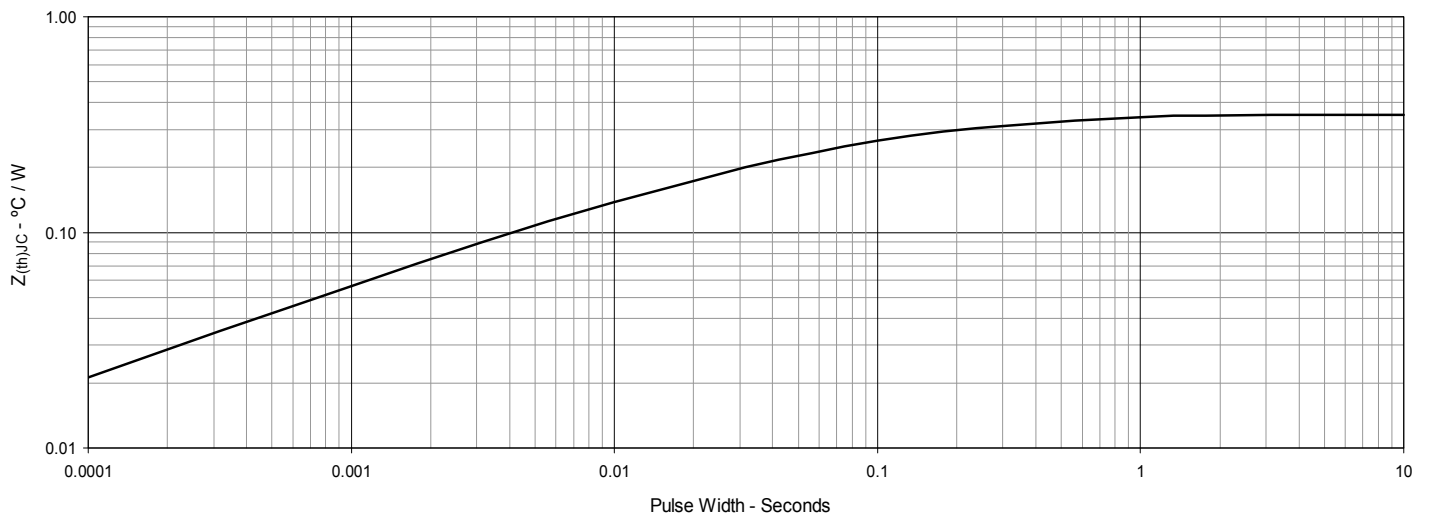
**Fig. 9. Capacitance**



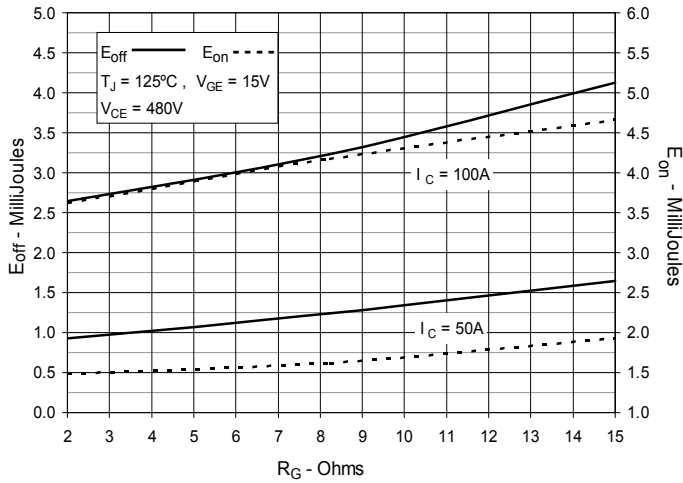
**Fig. 10. Reverse-Bias Safe Operating Area**



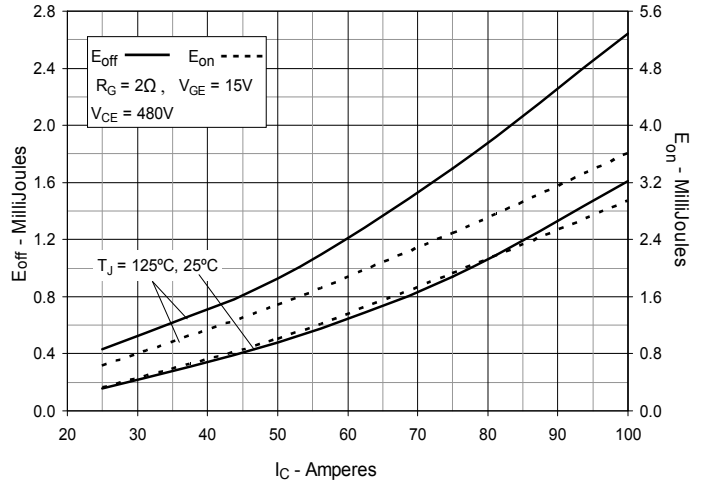
**Fig. 11. Maximum Transient Thermal Impedance**



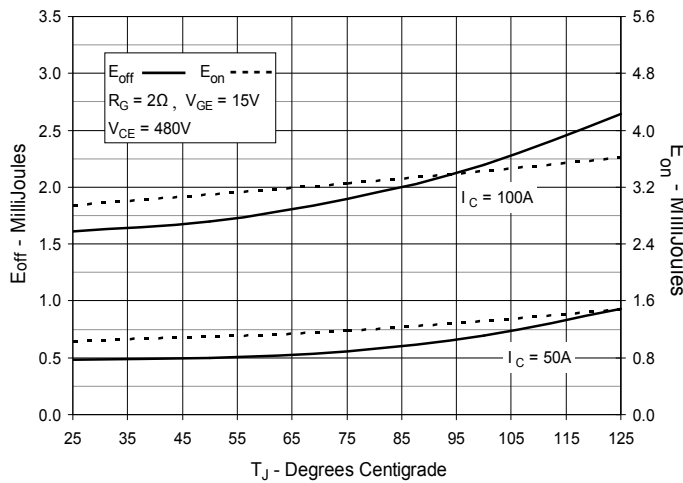
**Fig. 12. Inductive Switching  
Energy Loss vs. Gate Resistance**



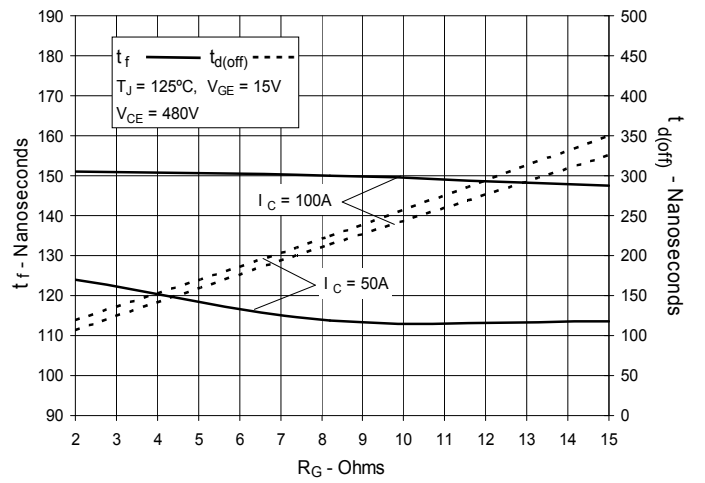
**Fig. 13. Inductive Switching  
Energy Loss vs. Collector Current**



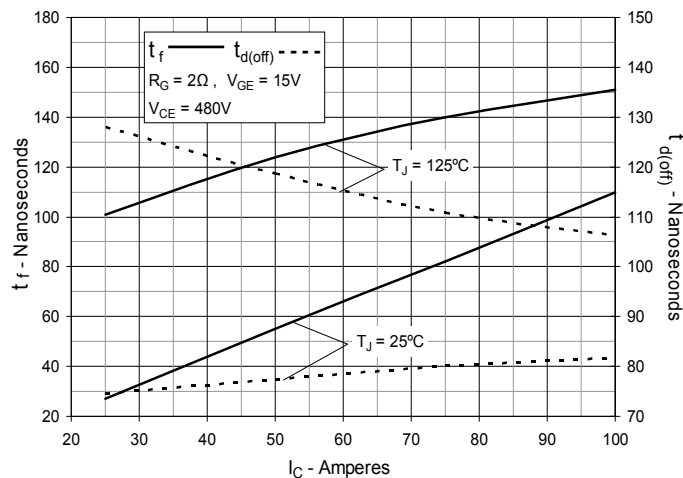
**Fig. 14. Inductive Switching  
Energy Loss vs. Junction Temperature**



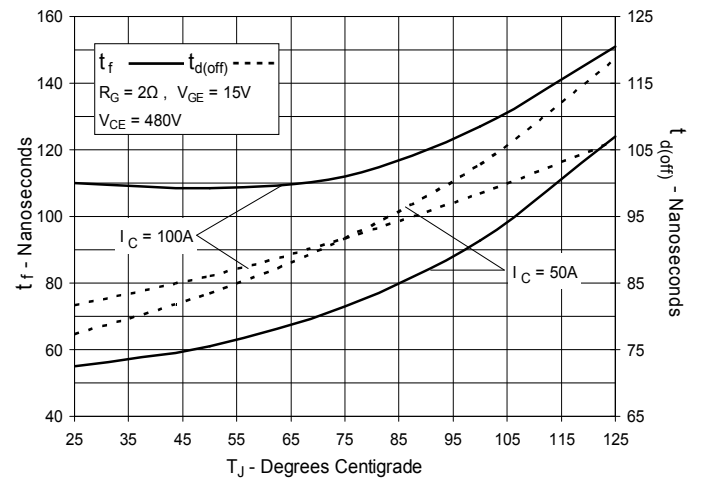
**Fig. 15. Inductive Turn-off  
Switching Times vs. Gate Resistance**



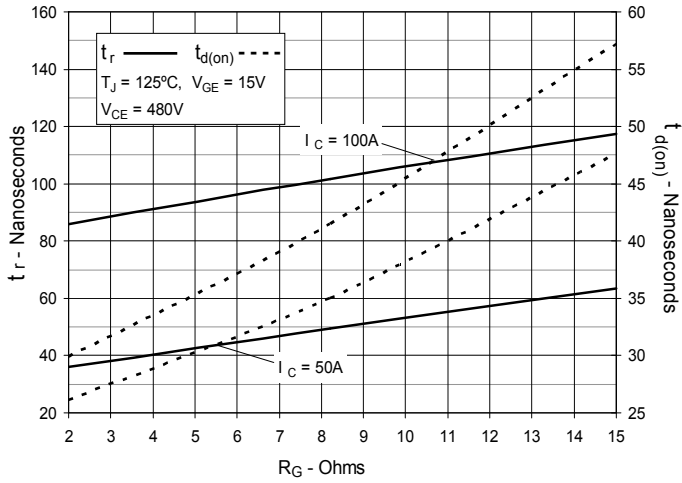
**Fig. 16. Inductive Turn-off  
Switching Times vs. Collector Current**



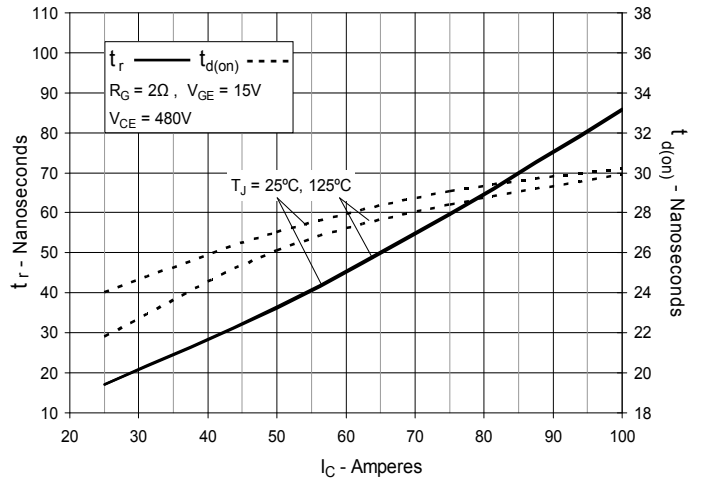
**Fig. 17. Inductive Turn-off  
Switching Times vs. Junction Temperature**



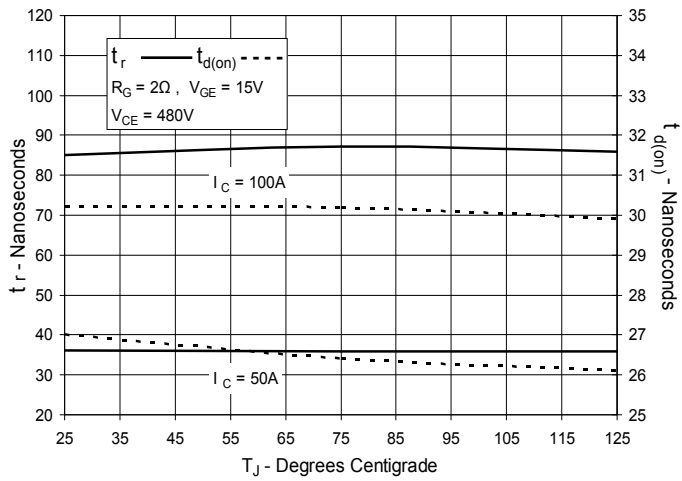
**Fig. 18. Inductive Turn-on  
Switching Times vs. Gate Resistance**



**Fig. 19. Inductive Turn-on  
Switching Times vs. Collector Current**



**Fig. 20. Inductive Turn-on  
Switching Times vs. Junction Temperature**



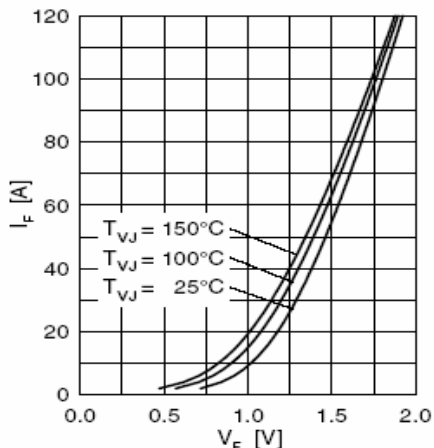


Fig. 21 Forward current  $I_F$  vs.  $V_F$

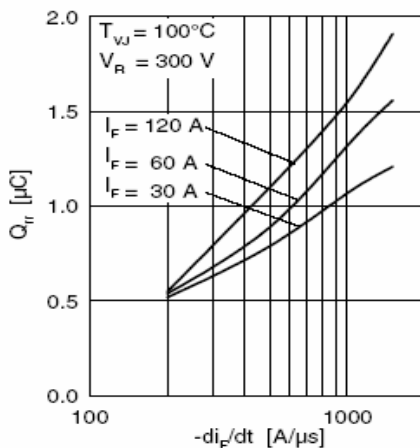


Fig. 22 Typ. reverse recovery charge  $Q_{rr}$

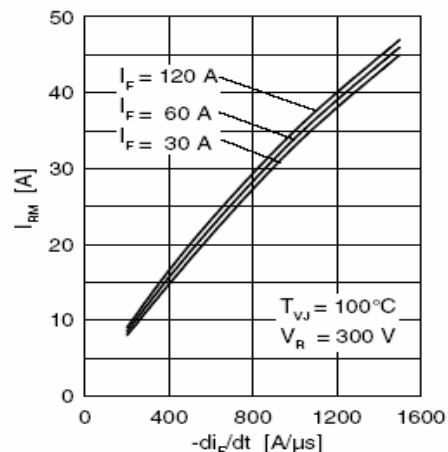


Fig. 23 Typ. peak reverse current  $I_{RM}$

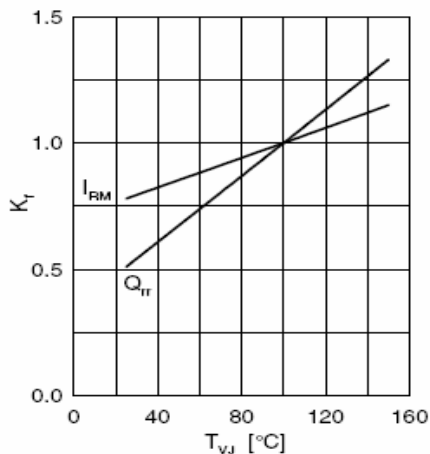


Fig. 24 Typ. dynamic parameters  $Q_{rr}$ ,  $I_{RM}$

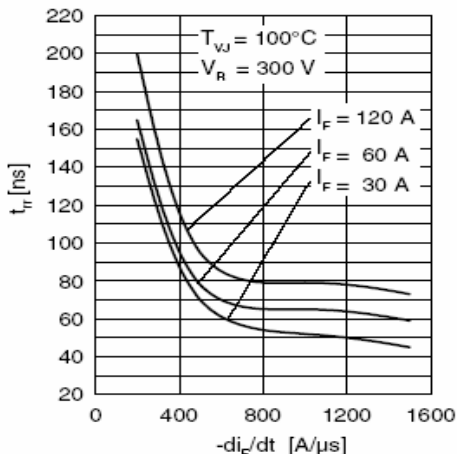


Fig. 25 Typ. recovery time  $t_{rr}$

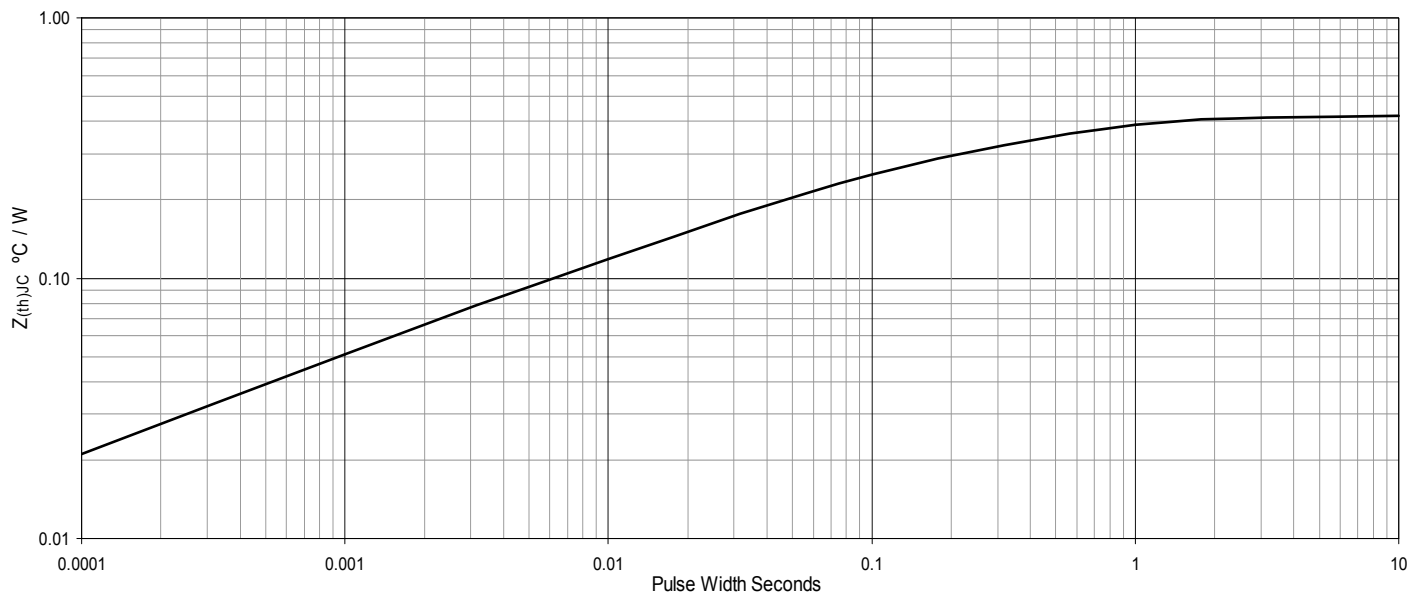


Fig. 26. Maximum Transient Thermal Impedance



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331